

CHEMTRONICS

Technical Data Sheet

TDS # SWNoClean

Soder-Wick[®] No Clean Desoldering Braid

PRODUCT DESCRIPTION

Soder-Wick[®] No Clean is designed to provide fast and safe desoldering without leaving behind harmful flux residues. Soder-Wick[®] No Clean uses pure, oxygen free copper braid and a patented flux technology to make an efficient and effective desoldering braid. Soder-Wick[®] No Clean SD is available on ESD safe bobbins for protection against damage due to static electricity.

- Requires little or no post solder cleaning
- No corrosive residues
- Halide free
- ESD Safe bobbins meet specs:
MIL-STD-1686C
MIL-HDBK-263B
Static decay provision of
MIL-B-81705C
- Minimal risk of heat and static component damage

TYPICAL APPLICATIONS

Soder-Wick[®] No Clean safely removes solder from:

- Lugs and Posts
- Micro Circuits
- Surface Mount Device Pads
- Ball Grid Array Pads

TYPICAL PRODUCT DATA AND PHYSICAL PROPERTIES

Surface Insulation Resistance			
Bellcore TR-NWT-000078 : PASS			
After 96 Hours (megohms) 2×10^4 Limit			
<u>Group A</u>	<u>Group B</u>	<u>Group C</u>	
4.8×10^6	3.8×10^6	4.1×10^6	
ANSI/IPC J SF-818 : PASS			
After 168 Hours (ohms) 1.8×10^8 Limit			
<u>1-2</u>	<u>2-3</u>	<u>3-4</u>	<u>4-5</u>
2.3×10^{10}	2.6×10^{10}	2.8×10^{10}	2.8×10^{10}
Electromigration : PASS			
Average Insulation Resistance (megohms)-One Decade Limit			
	<u>Initial</u>	<u>Final</u>	
Group E	3.93×10^3	1.24×10^4	
Group F	3.87×10^3	2.84×10^4	
At 10x magnification no evidence of electromigration or heavy corrosion.			
Silver Chromate Test Paper		PASS	
Copper Mirror Test		PASS	
Shelflife		2 years	

SODER-WICK[®] NO CLEAN MEETS OR EXCEEDS:

MIL-F-14256F, Type R
DOD-STD-883E, Method 2022
Bellcore TR-NWT-000078
ANSI/IPC J SF-818

Part #	Size Inches	Color	Size Metric
1	.030"	White	.76mm
2	.060"	Yellow	1.52mm
3	.080"	Green	2.03mm
4	.110"	Blue	2.79mm
5	.145"	Brown	3.68mm
6	.210"	Red	5.33mm
BGA	-	Purple	-

AVAILABILITY

Part #	Size	Length	Part #	Size	Length
60-1-5	1	5	60-1-10	1	10
60-2-5	2	5	60-2-10	2	10
60-3-5	3	5	60-3-10	3	10
60-4-5	4	5	60-4-10	4	10
60-5-5	5	5	60-5-10	5	10
60-6-5	6	5			

USAGE INSTRUCTIONS

For industrial use only.

Read MSDS carefully prior to use.

- 1) Choose a Soder-Wick® No Clean width equal to or slightly larger than the pad or connection.
- 2) Choose a solder iron tip equal to or slightly larger than the pad or connection.
- 3) Set temperature of iron between 600-750°F.
- 4) Place wick on solder joint and place tip of hot iron on top of wick.
- 5) As solder becomes molten, the color of the wick will change from copper to silver.
- 6) Remove wick and iron from joint simultaneously once color change has stopped.
- 7) The component lead / pad is now clean and free from solder.
- 8) Clip and discard used portion of the wick.

TECHNICAL & APPLICATION ASSISTANCE

Chemtronics provides a technical hotline to answer your technical and application related questions. The toll free number is: **1-800-TECH-401.**

Chemtronics®, Soder-Wick® and CircuitWorks® are registered trademarks of Chemtronics. All rights reserved. VacuPak™ is a trademark of Chemtronics. All rights reserved.

VacuPak™ Packaging			Part #	Size
The VacuPak™ Can contains ten five-foot bobbins in a vacuum sealed can. This package provides the highest level of cleanliness and freshness. Great for tool kit storage.			SW16015	1
			SW16025	2
			SW16035	3
			SW16045	4
			SW16055	5
			SW160BGA	BGA

NOTE:

This information is believed to be accurate. It is intended for professional end users having the skills to evaluate and use the data properly. Chemtronics does not guarantee the accuracy of the data and assumes no liability in connection with damages incurred while using it.

CHEMTRONICS
8125 COBB CENTER DRIVE
KENNESAW, GA 30152
1-770-424-4888

REV. F (08/13)

DISTRIBUTED BY:



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.